

Bienvenido a O-Leading

Somos un fabricante profesional de PCB con más de diez años de experiencia. Gama de productos: PCB de una capa, de doble cara, multicapa, PCB flexible y MCPCB. Podemos proporcionar un servicio rápido de creación de prototipos: S / S en 24 horas, 4-8 unidades en 48-96 horas de producción.

AGUJEROS MINIMOS DE LA PLACA DE COBRE .025 AVG, .020 MIN .. LOS AGUJEROS NO SE PUEDEN CONECTAR

Empaquetado con una película transparente incolora de burbujas, 25 piezas / bolsa, coloque el desecante a un lado, coloque el indicador de humedad en la parte superior

HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN : [Fabricante de WAFER CERÁMICA china](#)

Descripción del producto

tarjeta de circuito impreso P / N	Q503701-A
Contando capas	2L
material	siPlaza bursátil norteamericana cerámica
Junta Directiva	0,55 mm
cobre thk	1/1 oz
Tamaño de agujero más pequeño	1)6 6mm
Número de agujeros (piezas)	4 4
línea w / s	//
Verificación de impedancia S / N (Tol%)	norte
Acabado de la superficie	Plata electrica
Mascara de serigrafía	verde
Dimensiones simples	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50
Panelisation	Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50; UPS No: 1
Especial: máscara despegable	norte
Enrutamiento / Punzonado	CNC



www.o-leading.com

[Proveedor de PCB de telecomunicaciones china](#)

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo O-Leading garantiza la calidad?

Nuestro estándar de alta calidad se obtiene con lo siguiente.

1. El proceso está estrictamente controlado de acuerdo con las normas ISO 9001: 2008.
2. Uso extensivo de software en la gestión del proceso de producción.
3. herramientas y herramientas de prueba de vanguardia. Por ejemplo. Sonda de vuelo, inspección por rayos X, AOI (Inspector óptico automatizado) y ICT (prueba de circuito).
4. Equipo de aseguramiento de calidad especificado con el proceso de análisis de casos de fallas
5. Formación del personal y formación continua.

2. ¿Cómo mantiene O-Leading el precio competitivo?

En la última década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos químicos) se duplicaron, triplicaron o cuadruplicaron; La moneda china RMB se apreció un 31% frente al dólar estadounidense; Y nuestros costos laborales también aumentaron significativamente. Sin embargo, O-Leading ha mantenido nuestros precios constantes. Se trata de nuestras innovaciones para reducir costos, evitar desperdicios y mejorar la eficiencia. Nuestros precios son muy competitivos en la industria con el mismo nivel de calidad.

Creemos en una asociación de beneficio mutuo con nuestros clientes. Nuestra asociación será mutuamente beneficiosa si podemos ofrecerle una ventaja en términos de costo y calidad.

3. ¿Qué tipos de tarjetas puede hacer el proceso O-Leading?

FR4 común, alto TG y tableros libres de halógenos, Rogers, Arlon, Telfon, placas de aluminio / cobre, PI, etc.

4. ¿Qué datos se necesitan para la producción de PCB?

Es mejor proporcionar datos en el formato Gerber 274-X. Además, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP y Eagle también se pueden procesar.

5. ¿Cuál es el flujo de proceso típico para PCB multicapa?

Material cortado → película seca interna → grabado interno → AOI interno → Multi-bond → capas de prensado superpuestas → Perforación → PTH → Revestimiento → película seca externa → Revestimiento → grabado externo → AOI → máscara de soldadura externa → Componente COD → Superficie de acabado → Enrutamiento → E / T → Inspección visual.

Nuestro equipo



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certificaciones

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VODEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certificate registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures stipulated by the client. The effectiveness of this certificate shall be restricted to actual surveillance scope of CICC the certificate shall be valid also used together with the surveillance with reference.

The initial issuance of this certificate can be searched on the portal of CICC www.cicc.com.cn by the code of inquiry www.cicc.com.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7

注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室

经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次监督	第二次监督	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn。








ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD
 ROOM 1205, 12/F
 TAI SANG BANK BLDG
 130-132 DES VOEUS ROAD
 CENTRAL, HONG KONG

E490354

Type	Cond Width		Cond Thk	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets	C		
	Min	Edge			Area	Solder	Oper			Flame	
	mm(in)	mm(in)	mic(mil)		Diam	Limits	Temp	Class	UL796	T	
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.											
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	
Multilayer printed wiring boards.											
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*
Single layer printed wiring boards.											
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经 UL 允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所摘取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Capacidad de procesamiento

Capacidades de producción de PCB

Recuento de capas: 1 capa-32 capas

Espesor de cobre acabado: 1/3 oz-12 oz

Ancho mínimo de línea / espaciado interno: 3.0mil / 3.0mil

Ancho mínimo de línea / espaciado externo: 4.0mil / 4.0mil

Relación de aspecto máxima: 10: 1

Grosor del tablero: 0.2mm-5.0mm

Tamaño máximo del panel (pulgadas): 635 * 1500 mm

Tamaño mínimo del orificio perforado: 4mil

Tolerancia de agujero revestido: +/- 3mil

Blind / Vias enterradas (tipos All): Sí

Vía relleno (conductor, no conductor): Sí

Material de base: FR-4, FR-4 de alta Tg. Material libre de halógenos, Rogers, base de aluminio,Poliimida, Cobre pesado

Acabados de superficie: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, plata de inmersión,Inmersión de estaño, dedos dorados, tinta de carbono

Capacidades de producción SMT

Material de PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, placa a base de aluminio

Tamaño máximo de PCB: 510x460 mm

Tamaño mínimo de PCB: 50x50mm

Grosor de PCB: 0.5mm-4.5mm

Grosor del tablero: 0.5-4 mm

Tamaño mínimo de componentes: 0201

Componente de tamaño de chip estándar: 0603 y más grande

Altura máxima del componente: 15 mm

Paso de plomo mínimo: 0.3 mm

Paso mínimo de bola BGA: 0.4 mm

Precisión de colocación: +/- 0.03 mm